This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(THU) 03, 26° 93

THIN FILM TRANSISTOR

PUB. NO.: 01-068728 [JP 1068728 A] PUBLISHED: March 14, 1989 (19890314)

INVENTOR(s): WAKAI HARUO

YAMAMURA NOBUYUKI

APPLICANT(s): CASIO COMPUT CO LTD [350750]

(A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 62-225821 [JP 87225821] FILED: September 09, 1987 (19870909)

ABSTRACT

PURPOSE: To securely connect a transparent picture element electrode and a source electrode without increasing the thickness of the transparent picture element electrode by connecting the transparent picture element electrode and source electrode through a contact hole by a conductive part of two-layered structure formed by providing a metallic layer on the transparent picture element electrode.

CONSTITUTION: The contact hole 19 is formed in a transparent insulating layer 18 from the top surface to the source electrode 13, and transparent picture electrodes 5 of 500-1,000 angstroms in thickness are formed on its internal surface and a transparent insulating layer 18. Further, a metallic layer 20 whose thickness is almost twice as large as the depth of the contact hole 19 is provided to constitute the two-layered structure of the metallic layer 20 and transparent picture element electrode below it. Consequently, the transparent picture element electrode 5 on the transparent insulating layer 18 and the source electrode 13 are connected electrically through the two-layered structure. Thus, the thick metallic layer 20 is adhered to fill the contact hole 19, so the connection is made sure.

⑭日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出頭公開

⑤公開特許公報(A)

昭64-68728

@Int.CI.*		識別記号	厅内整理香号	四公開	昭和64年(1	1989) 3月14日	
G 02 F		3 2 7	7370-2H A-7514-5F				
H 01 L	29/78	3 1 1	A - 7925-5F	零查請求	未請求	発明の数	1 (全:頁)

到特 頭 昭62-22582Ⅰ

全出 顋 昭62(1987)9月9日

の発 明 者 岩 井 晴 夫 東京都人王子市石川町2951番地の5 カシオ計算機株式会

社人主子研究所内 砂発 明 者 山 村 信 幸 東京都八王子市石川町2951番地の5 カシオ計算機株式会

社人王子研究所内

企出 雍 人 カシオ計算機株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

明 增 : 1

し、発明の名称

薄腹トランジスク

2. 特許請求の頑匪

透明地域基礎上に形成された、少なくともゲート電腦、ゲート地域層、半導体層、ドレイン電腦及びソース電腦より成るトランジスタ領域と、

洞記透明地域基礎上に開記トランジスタ領域を 度って形成された透明地域層と、

は透明地域度にその発酵から何见ソース電圧を で形成されたコンタクトホールと、

はコンタクトホール内及び肩記透明追は原上に 形成された透明蓄着電阻と、

少なくとも何記コンタクトホール内及びその近 けの透明面景電路上に形成され、経透明画景電極 とで 2 暦構造を構成する全域層とを備えたことを け位とする意数トランジスタ。

1. 急明の評価な説明

(免明の技術分野)

本発明は、アクティブマトリクスディスプレイ

等にスイッチング君子として使用される函数トランジスタ (Thin file fransistor, 以下TFTと称す) に図する。

(健康の経術)

第4回はTV等の直像長示弦器として利用され ているアクティブマトリクスディスプレイしの斑 之国である。アクティブマトリクスディスプレイ しは、その一方の例にマトリクスパネルしょそ旨 えている。このマトリクスパネルしょは、ガラス の知る透明な絶縁活成で上にマトリクス状に配列 された各面素質に登けられた透明面深電隔3と、 これら透明菌素電振 5 間を交査するように違って いる信号譲(ドレイン譲)了及び走改線(ゲート 雄) 4 と、各通明書業電馬5毎に足数形成された TPT6とからなっている。また、マトリクスパ ネルしょと対向する側には、一面に透明電圧3の 形成されたガラス塩低9を超え、マトリクスパネ ルしょと選明電極8との間に液晶!を封入するこ とによってアクティブマトリクスディスプレイミ が構成されている。

持衛間64-68728(2)

第5回は、第4回に示したマトリクスパガける。第4回に示したマトリクスパガける。第1年の任意のではなったの近近のであるりにである。第7年を14年のでは、1

第6回は、第5回に示した下FT6及びその近けの人一人は大妖無関である。第6回に示すように、地球延延2上にゲート電極14が形成され、このゲート電極14上及び地球基級2上を深って改化シリコン等しくは変化シリコン等の地域原(ゲート地球関)(1が形成される。ゲート電極(ゲート地球関)(1が形成される。ゲートで作してアモルファスシリコン(a-Si)等からなる半

選体層 1 6 が形成される。更に過程器 1 1 上には、 半減体器 1 6 と近接した位置に、1 T O (ladius (la)・Tin (Sa)・Oside) 下からなら過期落 滞電器が形成される。単週体第 1 6 上であって ゲート電話 4 の両には、ハモディング・フェング 1 3 を全分してドレインで、ソースで のコンタクト層 1 3 を全分してドレインで、ソースで 1 3 の一級が形成される。この次とのようには のように構成された下下 6 は、デートで通過で のように対して 2 いに異なる平面上にあるもので、 建スクガ型と称されている。

(建来技術の問題点)

第4図~裏6図で示したTFT6では、上述したように、透明離常電極5とソース電機し3及びドレイン電機し3とが関一平面上に配投されている。そのため、特に第5図に示した電極等の配置状態から明らかな様に、ドレイン電機し2から延びた信号線3と透明面景電極3との間で延済を生じ場いという問題がある。

この提な問題を解決するため、本発明者は、ソース及びドレイン電話上を透明地縁層で潤い、この透明地縁度上に透明面景電腦を形成し、これと同時に、透明画景電腦とソース電腦とモコンタクトホールを介して接続する構成のTFTを開発した。

ところが、透明審索電播及びこれとソース電腦 とのコンテクト領域がスパッテリングによって国 神工権で形成されることから、以下のような問題 点を生じることがわかった。 ずなわち、 南送した 短島を確実に防止する必要により透明絶縁度に十 分な厚みを待たせているが、これに作い上記コン **タクトホールの譲さも2000~3000人程度と違くな** る。そのため、進来の尽き(500人程度)の遺明 面景電極では上記コンクタト領域が深くなり、特 にコンタクトホール人口の角部で切消が生じ易く なる。そこで、透明菌素電腦とソース電極とを注 実に接続させるだけの厚みを上記コンタクト領域 に持たせることも考えられるが、このようにする ためには、これと同時工程で意成される透明蓄景 電圧の厚みをも2000人以上に厚くしなければなら ない。しかし、このように追明藩清電悟の尽みが 増加すると、その加工構度が低下すると共に、先 透過率の係下という問題も生じてくる。

(現明の目的)

本是明世、上記問題点に選み、透明商品電腦と

ドレイン電機(ドレイン線)間の短途を無くし、 関助に確効気景間隔を極めて広くとることができ、 しかも適明調素を極の序みを増加させることなし に適明要素を極とソース電圧間を確実に接続でき る課誌トランジスタ(TFT)を提供することを 目的とする。

LAB.

(発明の要点)

本発明は、上記目的を追成するために、トランジスタ領域の形成された透明連絡器板上を透明逆線理で度い、その上に透明蓋素電腦を設け、更に透明菌素電腦上に金属語を設けてなるで循構造の可能部によりコンタクトホールを介して透明音素電腦とソース電腦とを接続したことを要点とする。
(大 庭 例)

以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら説明する。

第1回は本発明の一貫施制の構成を示す語画画であり、第2回は本実施例のTFTをアクティブマトリクスディスプレイ(第4回参照)に延用した場合の関TFT及びその近別における電圧及び

足球の足型状態を示す平皿図である。すなわち、 ま1図の8一8域大鉄画図が須し図に用当する。

立ず、透明な追接基度で上には、第1回に示す ように浮さ1000人程度のゲート電攝し4が形成さ れ、更に第2回に示すように上記ゲート電路しょ に接続された走空線(ゲート線)4が長く延びて 望端されている。これらゲート電振しも及び走査 編4は、第1回に示すように、厚さ3000人程度の 地益暦 (ゲート追請職) しして湿われている。ゲ 一ト電攝しるの上方及びその近辺には、逆接層 11を介して、アモルファスシリコン等からなる 厚さ1000人程度の半導体層しらが形成されている。 この単語体層(6上であってゲート電槽)4の両 指盤の上方には、高温度のアモルファスシリコン 等からなる厚さ 500人程度のコンタクト暦15そ 介して、それぞれ厚さ1000人程度のドレイン電圧 12とソース電極13が形成されている。また地 経暦11上には、第2回に示すように、走査課も と交差して信号端(ドレイン網)』が長く延びて 配譲され、その半路体層! 6 上の環域が上記ドレ

イン電腦12となっている。

更に、本実施例では、上述したようなゲート電 極し4、絶縁層し1、半導体着18、コンタクト 暦 | 5、ドレイン電極 | 2及びソース電圧から構 成されるトランジスタ領域と、信号は1及び走査 玆(とが、第1回に乗すように、表面の平坦な透 所逸接度しるによって流われている。 透明逸接度 18の上面からドレイン電腦しる及びソース電腦 1.3 までの厚さは、例えば3000人程度である。こ のような透明絶縁層しまの上面からソース位在 しるにかけてコンタクトホールしまが殴けられ、 その内置及び透明地議局18上には厚さ 500~ 1000人程度の透明画業電腦をが形成されている。 **辺にコンタクトホールし9の混さの約2倍(6000** A) 程度の厚さを持つ金温層 2 g が設けられ、こ の金属暦20とその下の透明研究電腦5とで2度 構造をなしている。このことにより透明連絡層 1.8上の透明蓄景電振5とソース電振し3とは上 終1四接遺を介して電気的に接続される。

以上のように構成された本実施例「TFTでは、

第(図に明らかなように、ドレイン電話12(及びこれに接続されて運びでいる信号級3)と透明 面景電話5とが透明地縁層18を介して至いに第なる平面上に形成されている。このことから、第6回に示したように各電腦を同一平面上に形成した送泉の下で下の構造と比較して、上記信号級3と透明調素電話5個の距離(上下方向の短端を大権に減少させることができる。

4周四64-68728(4)

の領域を有効を示エリアとすることができるので、 有効変示面積はとりうる最大の値となる。本実施 例によれば、第日年70分以上(従来は50分以下) を実現できる。

しかも、本実施例では、コンタクトホールし9 内及びその人口付近に前い透明顕示電視3と厚い 金属暦20との2暦構造を有し、この2番帰近を 介して、透明過経路しま上の透明道素電振5とソ ースは極しるとが接続されている。実際上、上記 厚い金温暦20の速ぎによってコンタクトホール し9が埋められることになるから、上記の接続は 確実になる。そのため、例えばコンククトホール 1.9の人口の角部で透明灌業電極5の切断が生じ ている場合であっても、この無分は花気的には金 延延20そ介して良好な接接状態を住つことがで ま、よってソース電圧しると透明要素で振うとは 確実に接続される。このことから、透明選派電腦 5 を例えば500 人種度に薄く形成でき、違って、 透明書景電振りを厚くすることによって生じる剤 這した問題(加工構度の個下及び先透過率の個下) が起こることはない。

次に、再丁酉(A)~(B)そ夕照して、上記様成ので FTの登録工程を説明する。

まず、第3図はに示すように、変面の洗浄された透明な追縁基板で上に、スパックリングを探いますで別えば1000人は程度の金磁度を使った。 高者等で別えば1000人は程度の金磁度を使った。 この金磁管をフェトリングラフィをでいる。 は、第2図及び第4図登録)(そのでは、 する。逆縁基板でとしてはガラス、デートでである。 する。逆縁基板でとしてはガラス、デートである。 よってき、またデーン、タングできない。 よってはクロム、チタン、タングできた。 テン、タルタル、関帯の金属を用いることができ

その後、第3回回に示すように、ゲートでほ 1 4 及び定立線(ゲート線) 4 を覆って、絶縁 5 版 2 の一面に逸縁 6 (ゲート絶縁 8) 1 1 を、 プ ラズマ C V D 法等により例えば3000 A 厚に形成す る。逸縁 6 1 1 としてに変化シリコン (S i N) 又は酸化シリコン (S i O a) 等を使用できる。

続いて、第3回回に示すように、地路署11上に アモルファスシリコン(2-i-Si)等からなる半 連体署16と再過度のアモルファスシリコン (2-a・Si)等からなるコンタクト層15年ア ラズマCVD由等によりそれぞれ例えば1000人 500人変に程度を成し、ゲート電腦14の上方及 びそを解いてパターニングする。半部したアスタ カンタクト層15と、上述したアスタファスシリコン以外にも、上述したアモルシックフン以外にも、アモレン、ゲルマニンノコン(51C)、テルル、、セレン、ゲルマニン、 硫化カミウム(C45a)等を無いることができる。

次に、コンタクト着15及び途縁着11を扱うように度者もしくはスパッタリング等で選えば 1000人原程度の金属度を形成し、この金温酸及びコンタクト着15をフェトリングラフィ佐等でパターニングすることにより、第3回回に示すようにデート電性14の両項器の上方にドレイン電性112及びソース電極11を形成する。こ 一次、ド レイン電信 1 2 から延びた信号線(ドレイン場、第 2 國及び第 4 図参照) 3 そも同時に形成する。 ドレイン電信 1 2、ソース電信 1 3 及び信号線 3 としては、クロム、チタン、タングステン、タン タル、調等の金属を用いることができる。

特爾昭64-68728(5)

次に、透明地球層(8上及びコンククトホール(9内に透明電路材料と金属材料と全層材料と全層材料と全層材料と全層材料と全層は適を形成し、これをパターニングすることによりで着に適を形成し、これをパターニングすることに透明であるのでは、透りに対しては関えば、500~1000人程度の深さとしまった。金属度20の底さは例えばコンテクトキール(9の深さの約2倍である6000人程度とする。 は明定情材料としては数化指(SnO。)、企作セタック上(1mO。)、1下の事を使用できる。使用できる。

域いて、第3回向に示すように、トランジスク 領域の上方のみを潤うようにフェトレジスト21 を形成する。そして最後に、金属厚33のフェト レジスト21によって置われていない領域をエッ チングで除去し、その後にフェトレジスト21を 除去することにより、第3回向に示すような本実 施列のTFT特定が得られる。

とドレイン包括(信号線)との返路をなくすることができ、しかも透明商業電腦の面積を拡げて有効表示面積を達しく大きくとることができる。

しかも、コンタクトホール内及びその近時には 透明語素電極と全域層との2階構造を有し、この 工匠構造を介して透明画業電極とソース電極とを 推送したことにより、透明画業電極の厚みを増加 させることなりに上記の接続を確実に行うことが できる。、

4、福田の田単本講明

第1回は本発明の一実施例の様成を示す調画図、 第2回は第1回に乗した下を下及びその近けに おけるでき及び配舗の配置状態を示す平面図、

第3選級や時は何支施側の課題トランジスタ (TFT) の製造工程間、

ボル回は注集のアクティブマトリクスディスア レイの概念図、

第5回は第4回のマトリクスパネルしょ内の任 常のTPT及びその近傍における電極及び配端の 配置状態を示す平面回、 上述した製造工程を提用すれば、連接透過で上に連載形成されたすべての下下下の電気的体性は、第1回回の行程の後、透明蓄景電腦5及び全域度20の形成が終了した時点で健康等多く測定することができる。即ち、適明蓄景になっての適明では、すべての適明可能が表現では、すべての適明可能を表現である。

「種類に関係されたがの外部取り出し用で発表に、強度に関係されたがの外部取り出し用で発表を全面に関係されば多く、測定が容易になるという利点がある。

また、透明絶縁層しるの形成工程後は高温を必要とする工程が存在せず、透明絶縁層しるとしては高々スペッタリングの温度(150 で程度)に耐えうるものであればよいので、上途したポリイミドやアクリル等のような耐熱性の低い材料も使用できる。

(発明の効果)

以上見明したように、本発明によれば、ドレイン で指と透明音楽電腦とを透明絶縁者を介して互いに利平面に形成したことにより、透明画景電腦

第 5 図は第 5 図に示したTFT及びその近傍の A - A 試大類画図である。

2・・・込徒基礎、

3・・・位号編(ドレイン編)。

4・・・走塗婆(ゲート婦)、

5・・・透明菌素で腫、

11・・・逸経暦(ゲート逸縁段)、

12・・・ドレイン電程、

13・・・ソース電極、

しる・・・ゲート電腦、

15・・・コンタクト層、

15. . . 辛茲体層、

して・・・トランジスタ領域、

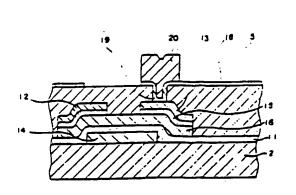
[3・・透明絶縁層、

19・・・コンタクトホール、

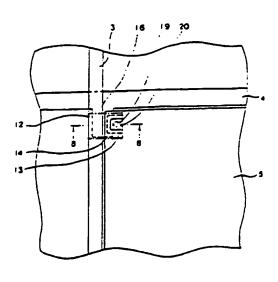
20 · · · 金琢磨。

特許出籍人 カジオ計算機体式会社

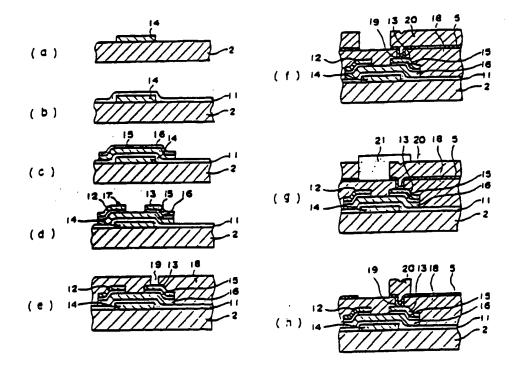
滑閒昭64-68728(6)



第1図

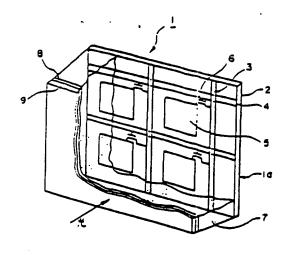


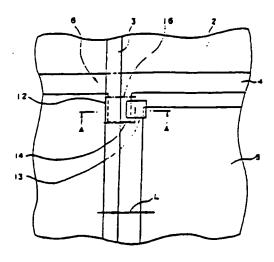
第 2 図 .



第 3 図

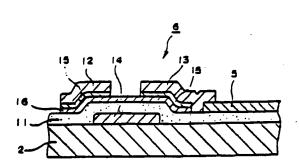
特開昭64-68728(フ)





第 4 図

第 5 図



a 1978